



京鼎精密科技

先進設備科技 整合領航者

法人說明會

2022/12/09

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

■ 公司介紹

陳鎮福

發言人

■ 營運成果

■ 營運展望

■ 問答時間

陳鎮福

發言人

鄒永芳

財務長

李貞誼

法務長

成立時間：2001/4/26

資本額：9.66億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- 2001 公司設立
- 2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產
- 2015 TWSE 掛牌上市
- 2016 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」
- 2017 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」
- 2018~2020 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」
- 2020 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎
- 2022 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」
- 2022 榮獲HR Asia所頒發的「2022亞洲企業最佳雇主獎」
- 2022 榮獲商業週刊評比「碳競爭力100強」公司

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



南京
江蘇
上海
竹南

美國加州辦公室



上海松江廠



江蘇昆山廠

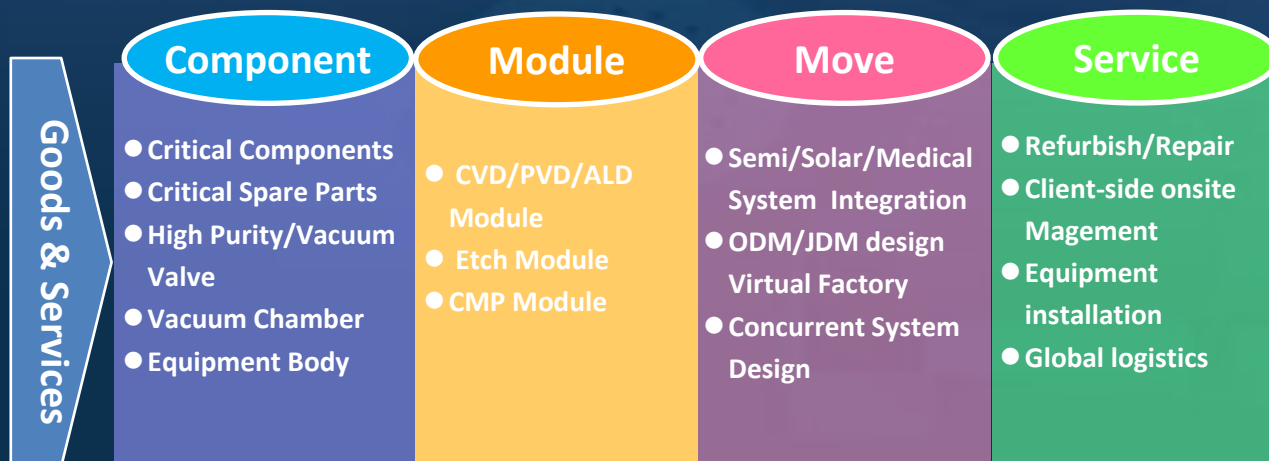


- ：營運製造據點(現在)-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠
- ：研發製造據點(新增)-矽谷,USA
- ：銷售服務據點-加州/德州/南京

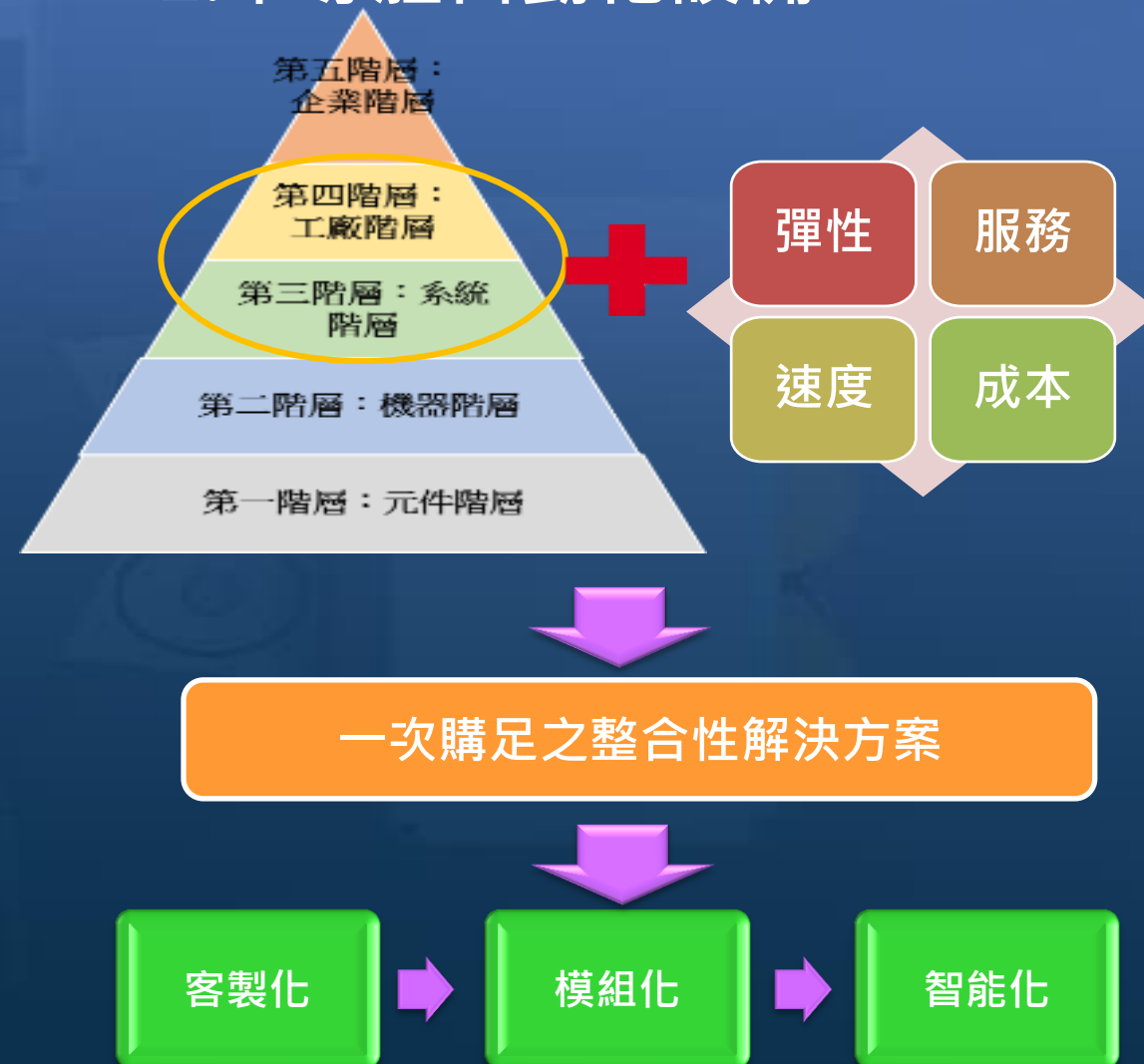
1. 半導體前段製程設備



垂直整合製造服務營運模式



2. 半導體自動化設備



- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關
設備生命週期
製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
 - 先進製程微污染防治方案
 - 晶圓AOI檢測設備
 - 氮氣倉儲系統
 - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

醫療設備開發及
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備

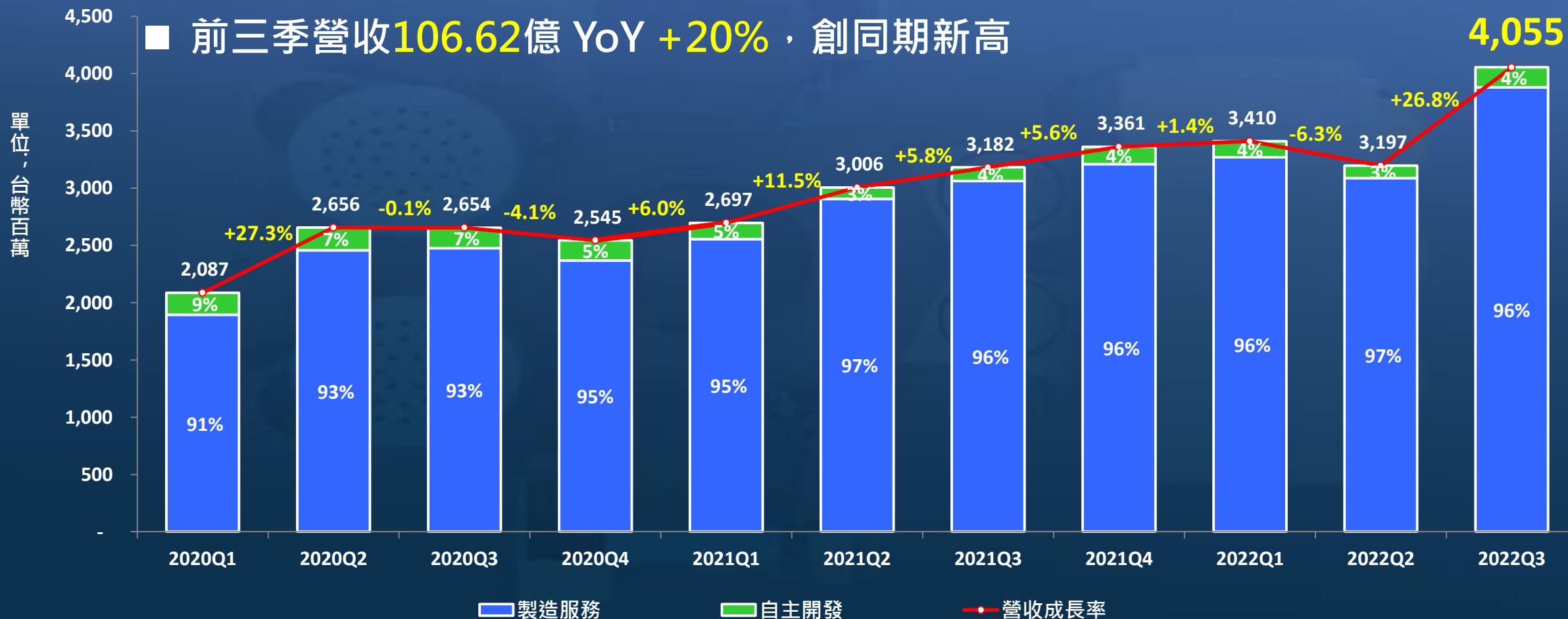
單位：新台幣百萬元

	3Q22		2Q22		QoQ%	3Q21		YoY%	1Q-3Q22		1Q-3Q21		YoY%
營業收入淨額	4,055	100.0%	3,197	100.0%	26.8%	3,182	100.0%	27.4%	10,662	100.0%	8,885	100.0%	20.0%
營業毛利	1,228	30.3%	953	29.8%	+0.5pts	834	26.2%	+4.1 pts	3,089	29.0%	2,270	25.5%	+3.5 pts
營業費用	(400)	(9.9%)	(340)	(10.6%)		(294)	(9.2%)		(1,079)	(10.1%)	(811)	(9.1%)	
營業利益	828	20.4%	613	19.2%	+1.2 pts	540	17.0%	+3.4 pts	2,010	18.9%	1,459	16.4%	+2.5 pts
營業外損益	155	3.8%	64	2.0%		(8)	(0.3%)		360	3.4%	(26)	(0.3%)	
稅前淨利	983	24.2%	677	21.2%	+3.0 pts	532	16.7%	+7.5 pts	2,370	22.3%	1,433	16.1%	+6.2 pts
本期淨利	791	19.5%	602	18.8%	+0.7 pts	436	13.7%	+5.8 pts	1,927	18.1%	1,152	13.0%	+5.1 pts
歸屬予：	前三季每股賺20.41元 超越去年全年												
母公司股東	787		591		33.2%	429		83.4%	1,903		1,128		68.7%
基本每股盈餘(元)	8.14		6.26		30.0%	4.88		66.8%	20.41		12.91		58.1%
加權平均流通在外股數(百萬股)	96.71		94.42			87.77			93.21		87.42		

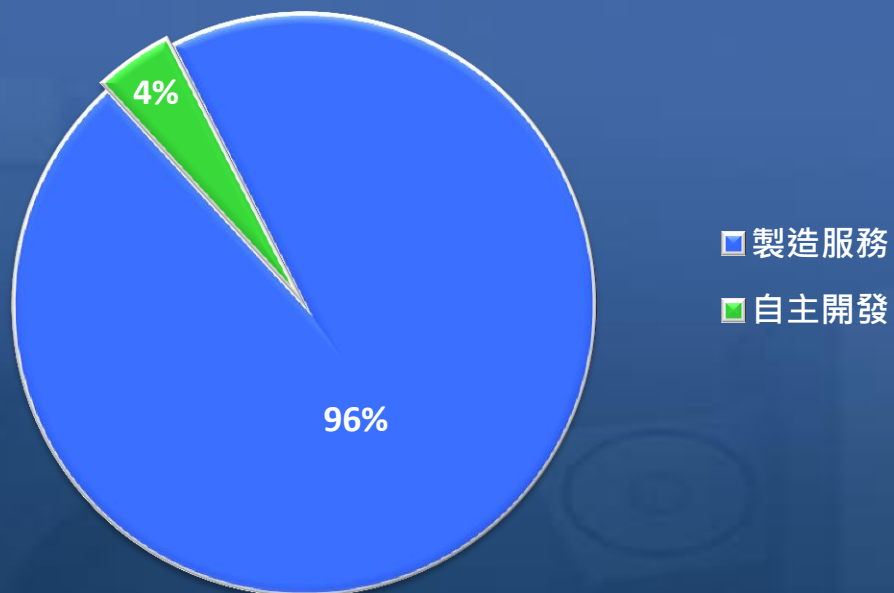
三率三升



- 9月營收突破**14億元**，創下單月歷史新高紀錄
- Q3營收**40.55億** QoQ **+26.8%** YoY **+27.4%** 「雙位數」雙升，改寫歷史新高
- 前三季營收**106.62億** YoY **+20%**，創同期新高



註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

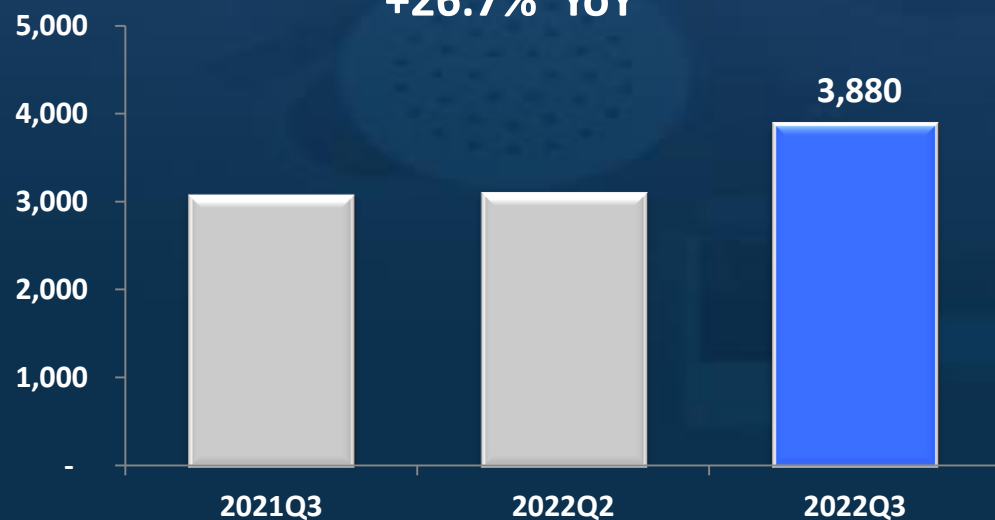


製造服務

+25.6% QoQ

+26.7% YoY

單位：台幣百萬

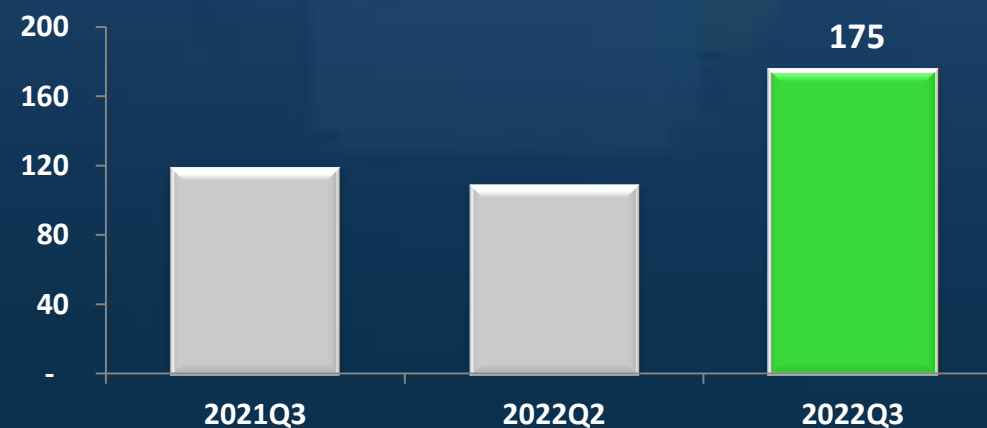


自主開發

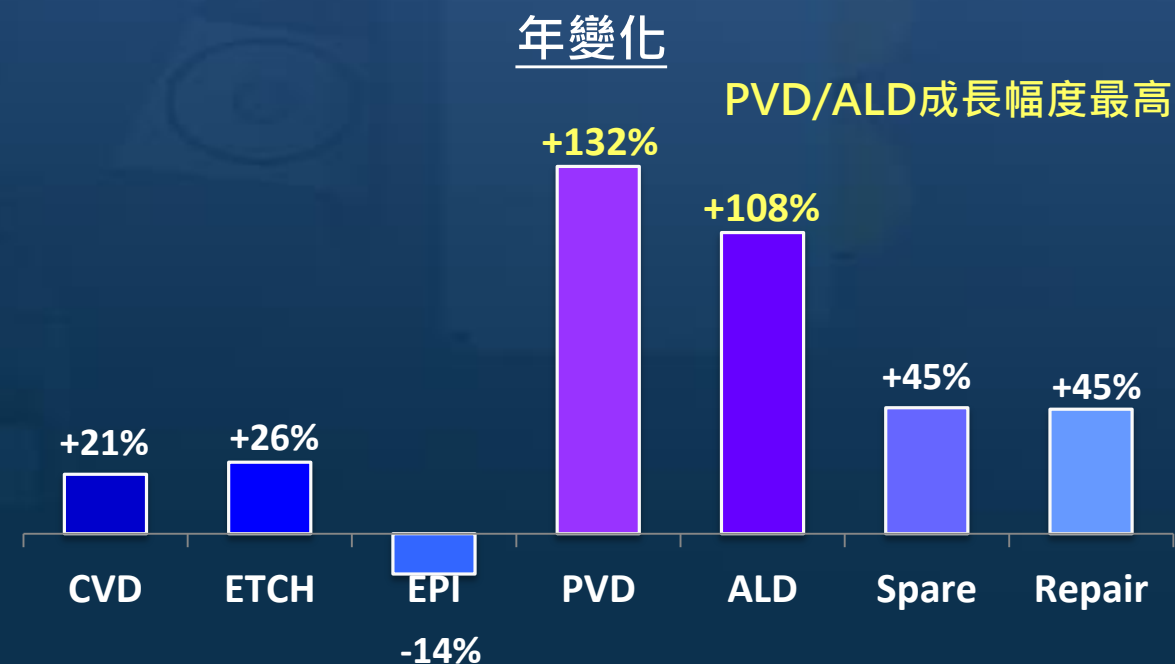
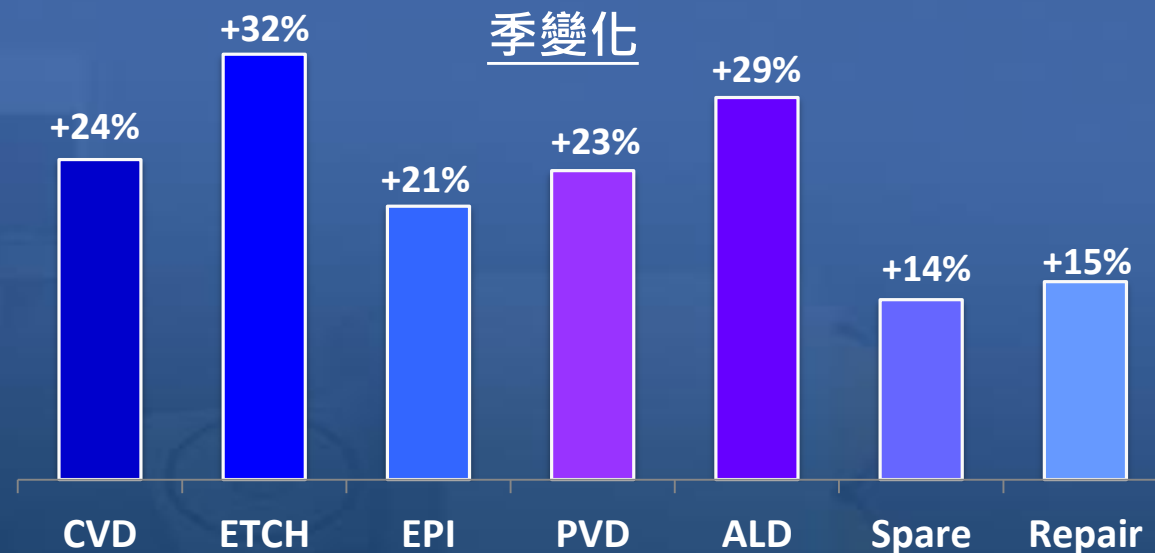
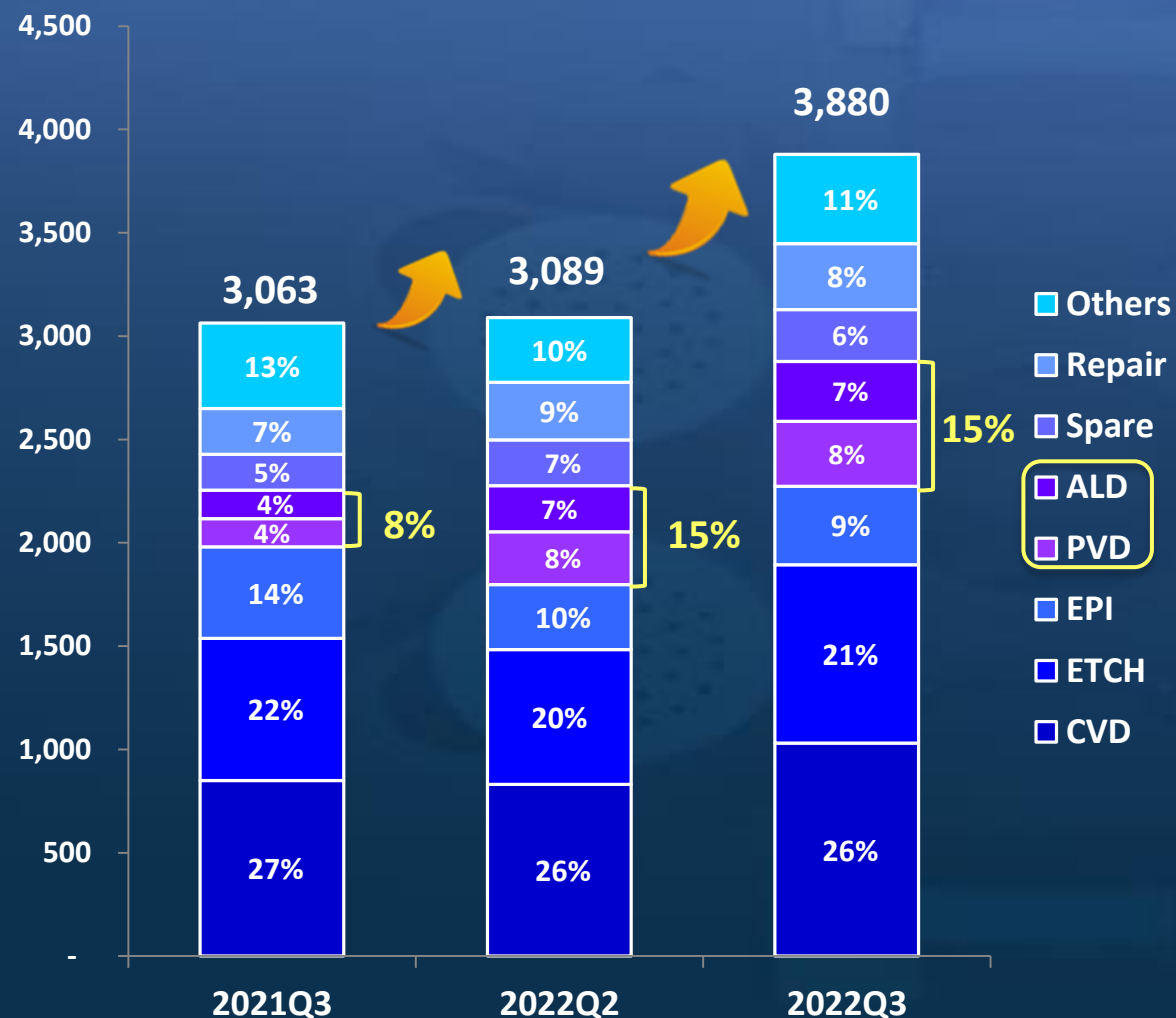
+61.9% QoQ

+48.3% YoY

單位：台幣百萬



單位：台幣百萬



單位：新台幣百萬元

	3Q22		2Q22		3Q21	
現金及流動金融資產	8,769	46%	9,207	51%	6,469	50%
應收帳款	1,386	7%	1,177	7%	1,614	13%
存貨	4,059	21%	3,911	21%	2,199	17%
長期投資	548	3%	557	2%	496	3%
不動產、廠房及設備	3,258	17%	2,659	15%	1,760	14%
資產總計	19,132	100%	18,258	100%	12,942	100%
應付帳款	1,718	9%	1,777	10%	1,814	14%
應付公司債	1,844	10%	1,839	10%	1,893	15%
流動負債	4,758	25%	5,404	30%	3,355	26%
負債總計	8,690	45%	8,566	47%	5,908	46%
股東權益總計	10,442	55%	9,692	53%	7,034	54%
重要財務指標						
平均收現天數	39		35		42	
平均銷貨天數	115		113		85	
平均付現天數	64		69		66	
淨營運現金週期天數	90		79		61	
流動比率(倍)	3.05		2.69		3.11	

單位：新台幣百萬元	1Q-3Q22	1Q-3Q21
期初現金	5,068	6,283
營運活動之現金流入	1,611	521
資本支出	(1,691)	(421)
現金股利	(840)	(613)
現金增資	1,706	-
銀行借款淨變動	1,472	322
定期存款	1,382	56
投資與其他	(118)	322
期末現金	8,590	6,469
自由現金流量*	(80)	100

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

京鼎

QoQ



QoQ



QoQ



YoY



YoY



YoY

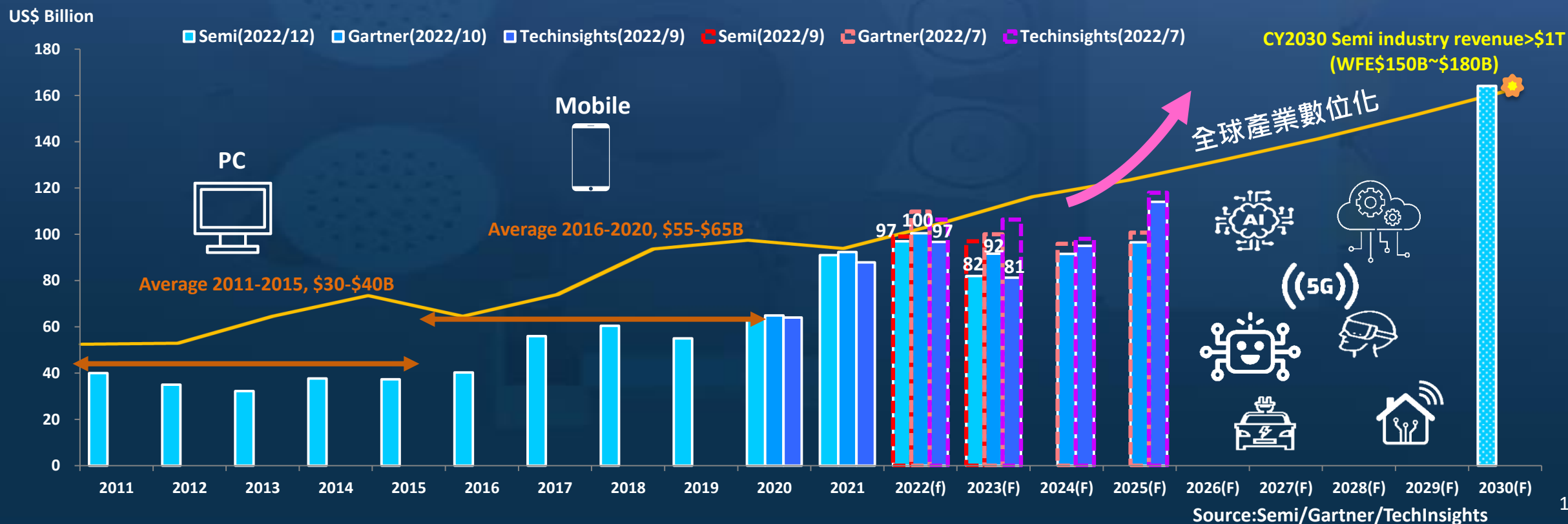


製造服務

自主開發

- 半導體產業受到總體經濟疲弱、地緣政治及出口管制等因素影響，三家調研機構下修2022年半導體設備支出成長率至7%~10%，2023年半導體設備支出轉為衰退-9%~-16%
- 全球主要半導體設備供應商在近期法說會出釋出明年半導體資本支將減緩
- 2023年半導體設備市場疲弱主要來自記憶體產業支出大幅縮減及美國出口管制禁令
- 在AI、5G、HPC、eV等終端產品需求量及半導體含量持續增加、製程設備日益複雜帶動半導體及半導體設備中長期需求向上成長

晶圓廠前段設備支出預估(WFE)



竹南二廠今年10月落成



動土

落成

投產

產值
> NT\$30億

擴充產能

1

➢ 備品耗材及次系統模組
組裝測試生產用地

2

擴大垂直整合製造能力

➢ 提高備品耗材毛利率

3

提升供應鏈韌性

➢ 區域化製造降低斷鏈
風險

■ 2022營運續寫新猷

- 京鼎Q3及前三季三率三升，營收、獲利、EPS同創新高超越去年全年
- Q4營收續揚，全年營運登峰

■ 2023營運展望持穩拼成長

- 消費性電子需求減緩但車用、工業需求仍穩健
- 終端需求疲弱記憶體廠延後擴產，但代工/邏輯製程廠商為追求技術領先，先進製程的投資仍維持原有計畫
- 新產品滲透率逐步提升及新廠明年Q1投產，為明年營運增添成長力道

Q&A



京鼎精密科技

Thanks for
your attention

先進設備科技 整合領航者 (3413.TT)